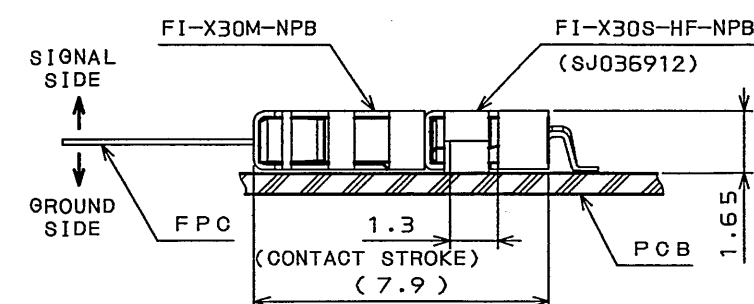
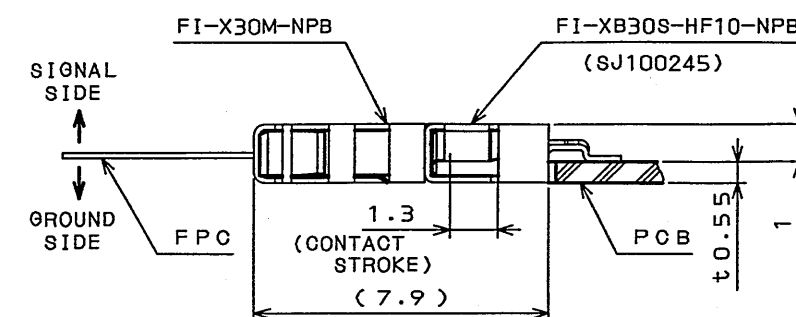
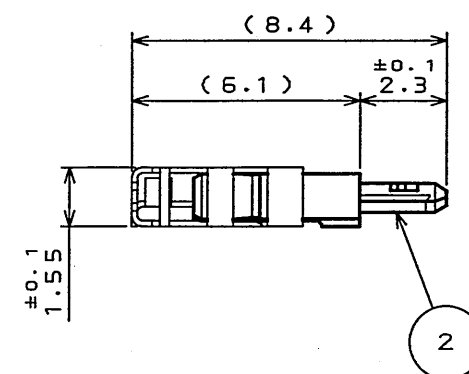
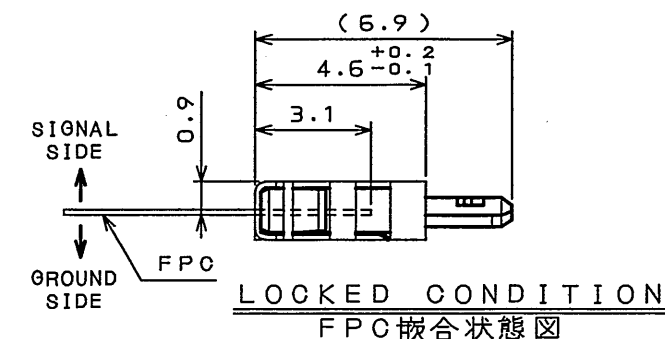
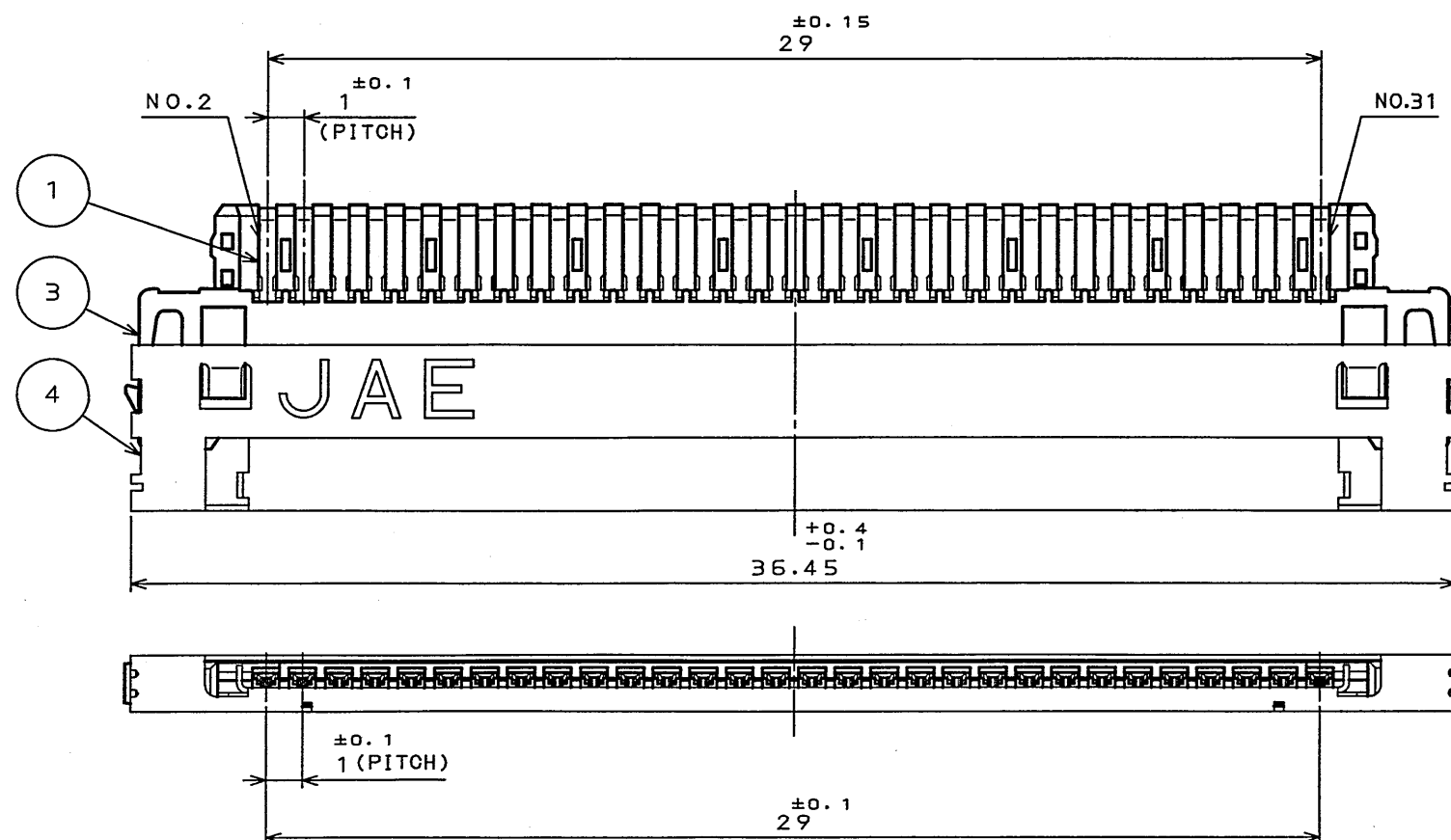
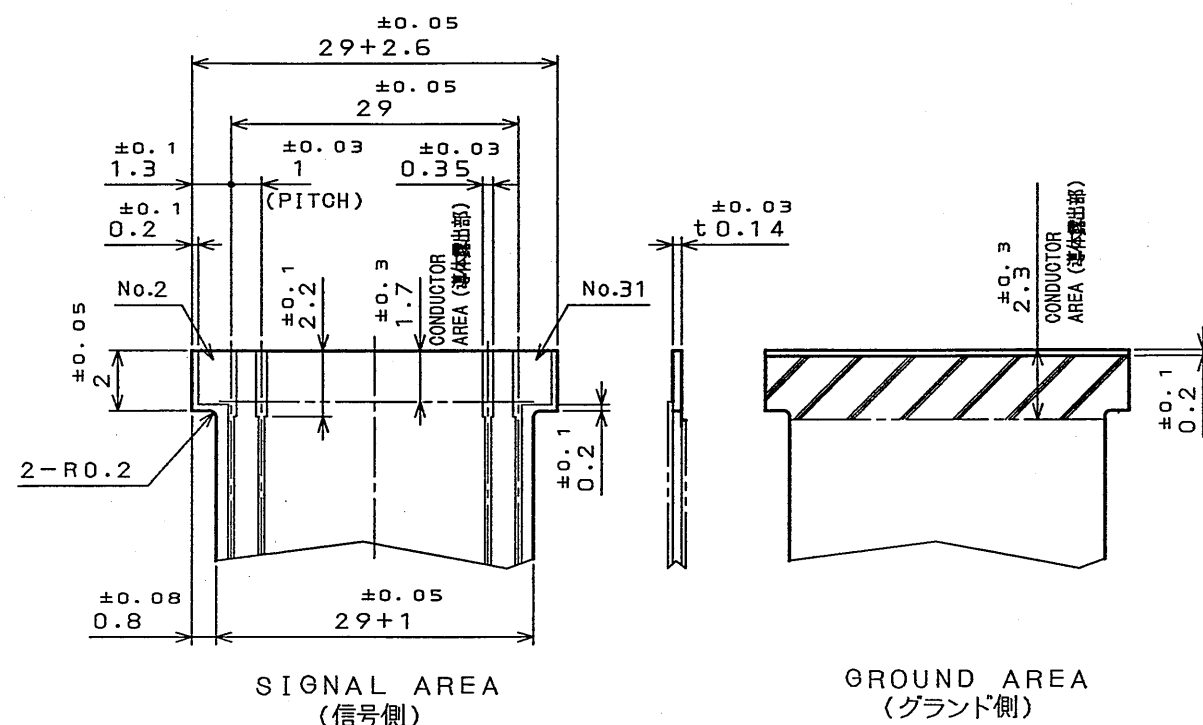


図面番号 (DRAWING NO.)

版 数 REV.	年 月 日 DATE	DON NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.

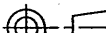


MATED CONDITION (REF.)
嵌合状態 ☒ (参考)



APPLICABLE FPC. DIMENSIONS (REF.)
適合FPC寸法(参考)

4	SHELL	1	COPPER ALLOY	TIN PLATING	_____
3	INSULATOR	1	GLASS FILLED 4-6Ny	_____	UL94 V-0 BEI0E
2	GROUND PLATE	1	COPPER ALLOY	TIN PLATING	_____
1	CONTACT	30	COPPER ALLOY	GOLD(0.1 μ mMIN) OVER NICKEL	MATING FPC AREA: (LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY OVER NICKEL
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 28.Jan.2004		JAE-CONNECTOR.COM 尺度 (SCALE) 5:1 シリーズ (SERIES) FI-X		日本航空電子工業株式会社 Reference Only	
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR. H.SAKURADA	名称 (TITLE) FI-X30M-NPB (FPC SIDE)		JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.		
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	担当 CHK. T.YAMAJI	FPC SIDE				
±0.8	° ±	査閲 APPD. M. Suzuki					
±0.4	° ±	承認 APPD. Y. Ishiguro					
±0.1							
±0.05			重量 (WEIGHT)				
					図面番号 (DRAWING NO.) SJ100650		

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT(C) 2004, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

DOF-0-212E(03.08)